PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-070827

(43)Date of publication of application: 31.03.1988

(51)Int.CI.

G02F 1/05

G02B 6/12

(21)Application number : 61-216506

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

12.09.1986

(72)Inventor: KONDO MITSUKAZU

(54) PRODUCTION OF OPTICAL CONTROL DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain stable operation even when a DC voltage is impressed to a device by diffusing metal ions to a substrate to decrease the refractive index under electrodes, thereby decreasing the quantity of transfer of the energy of the light wave propagating in optical waveguides to the substrate surface.

CONSTITUTION: The optical waveguide pattern of a Ti film 11 which is a 1st metal ion is formed on a lithium niobate crystal 1. The Ti film is thermally diffused to form a Ti diffused region 12 to 3W10ì m depth. A thin MgO film 13 contg. Mg which is the 2nd metal ion is formed thereon. The film 13 is diffused down to about 1W3ì m depth to form the optical waveguide 14 consisting of the diffused region of the 1st and 2nd metal ions. The pattern of the electrodes 5 is then formed to part above the optical waveguide 14. The electrodes 5 are finally thermally annealed, by which part of the electrode atoms

thereof are diffused to the substrate 1 surface to form electrode metal diffused parts 15. The unstableness and deterioration with lapse of time occurring in a buffer film are thereby eliminated.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)·

@特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-70827

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)3月31日

G 02 F 1/05 G 02 B 6/12 C-8507-2H J-8507-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

の発明の名称 光制御デバイスの製造方法

②特 顧 昭61-216506

②出 頭 昭61(1986)9月12日

⑫発 明 者 近 藤 充 和

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

20代理人 弁理士内原 晋

明細書

発明の名称、

砂出

願 人

光制御デバイスの製造方法

特許請求の範囲

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光波の変調、光路切換え等を基板中に

設けた光導波路を用いて制御する導波型光制御デバイスの製造方法に関する。

〔従来の技術〕

光通信システムの実用化が進むにつれ、さらに 大容量や多機能をもつ高度のシステムが送路の切 境え、より高速の光信号の発生や光伝送路の切 境え、交換等の新たな機能の付加が必要とは では、光信号ははでは、光信号はは では、光信号はは変調は ないーザや発光ダイオードの注入電流を変調では をことによって得られているが、直接変調ではが をことによって得られているが、直接変調ではが をことによって得られているが、直接変調ではが をことによって得られているが、直接変調ではが をことによって得られているが、直接変調ではが をことによって得られているが、直接変調ではが をことによって得られているが、直接変調ではが をことによって得られているが、直接変調ではが しいこと、波長変動が発生するためコヒーレント 光伝送方式には適用が難しいこと等の欠点がある。

これを解決する手段としては、外部光変調器を使用する方法があり、特に基板中に形成した光導波器により構成した導波形の光変調器は、小形、高効率、高速という特長がある。

一方、光伝送路の切換えやネットワークの交換 機能を得る手段としては光スイッチが使用されて いる。現在、実用されている光スイッチは、プリズム、ミラー、ファイバー等を機械的に移動させるものであり、低速であること、信頼性が不十分、形状が大きくマトリクス化に不適当の欠点がある。

これを解決では、 を解決がする。 を解決がする。 を解決がする。 を解決がする。 を解決がする。 を解析がある。 をである。 をでる。 をである。 をでる。 をである。 をでる。 をである。 をである。 をである。 をである。 をである。 をである。 をである。 をでる。 をでる。

[発明が解決しようとする問題点]

しかし、従来の導波型光制御デバイスでは、安

定性、信頼性に関しては、十分な特性は得られていなかった。

第3図(a)、(b)は従来の光制御デバロの光明御デバロ図を示す。この光スイッチは、ニオンの関ロ図を示す。この光スイッチは、ニオンをお扱りの上にチタして形成として形成として形成として形成として形成として形成としており、この光明波路2及び3は基板1の中央部で互称の大路ででは、この方向性結合器4を構成する光明波との方向性結合器4を構成する光明波には、この方向性結合器4を構成するが形成といる。

この光導波路2に入射した入射光7は、方向性結合器4の部分を伝数するに従って近接した光導波路3へ除々に光エネルギが移り、方向性結合器4を通過後は光導波路3にほぼ100%エネルギが移って出射光8となる。

一方、制御電極5に電圧を印加した場合、電気 光学効果により電極5の下の光導波路の屈折率が

要化し、光導波路 2 . 3 を伝搬する導波モードの間に位相速度の不整 5 生じ、両者の間を上れずるを生じ、両和電圧をよりないののがで、光導波路 2 からのものでは、一下のは大力を表現では、大力を表現では、大力を表現では、大力を表現では、大力を表現では、対対を表現では、大力を表現である。 1 は光導波路 2 からの出射光 8 となる。

ニオブ酸リチウム結晶を使った導液形の光制御デバイスでは、最も大きな電気光学効果が得らの光気を電気光学効果が得られて、最近に関するとは、では、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないないでは、ないないないでは、ないないないでは、ないないないでは、ないないないでは、ないないないでは、ないないないないない。

このバッファ膜6は、導波路中の光エネルギの電後5へのしみ出しを除き、かつニオブ酸リチウムは見いを開かれるために、ニオブ酸リチウムよりも屈折率が小さく、かつ絶縁性があって光吸収のない透明な材料、例えば二酸化ケイ素(SiO2)膜や酸化アルミ(Aℓ2O3)膜等が使われる。このようなバッファ膜6を設置する場合、その絶縁性の良否がデバイス安定性に大きく影響することがよく知られている。

すなわち、パッファ腰6の絶縁性不十分で比低 抗が小さい場合、DC電圧を印加したとき、この パッファ膜6中を電荷がドリフトし、時間と共に パッファ膜と電極及び結晶との界面に電荷が密積 し、結晶中に印加される電圧が小さくなり、ス イッチング特性が変化する。

このようなDC電圧を印加したときの動作特性の経時的な変化は、光スイッチの場合はクロストークの発生やスイッチ電圧の変動を招き、光変調器の場合はバイアス電圧値のドリフトを招くなの薄波形光制御デバイスを実際のシステムに適用

する上での大きな障害となっている。このバッファ膜の高抵抗化のために、そのコーティング方法の改良や、コーティング後の酸素アニールによる高品質化等も試みられているが十分な安定性や 長期的な信頼性は得られていない。

本発明の目的は、これら従来の欠点を除き、DC電圧を印加した場合にも安定な動作が得られる 光制御デバイスの製造方法を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

(実施例)

第1図(a)~(e)は本発明による光制御デ バイスの製造方法の一実施例を工程順に模式的に 示した断面図であり、各製造工程における光制御 デバイスの一部の断面を示す。本実施例は、第1 図(a)のように、第1の金属イオンであるTi膜 11の光導波路パターンをニオブ酸リチウム結晶 1上に形成する第1の工程と、この71膜11を9 00~1100℃で数時間熱拡散して深さ3~1 O μ m の Ti拡散領域 1 2 を形成する第2の工程 (第1図(b))と、このTi拡散領域12上の少 なくとも一部に第2の金属イオンである異を含む MgO 薄膜13を形成する第3の工程(第1図(c)) と、このNgO 薄膜13を600~1000℃程 度で1~数時間、1~3μm程度の深さまで拡散 して第1及び第2の金属イオンの拡散領域よりな・ る光導波路14を形成する第4の工程(第1図(d))と、この光導波路14上部の少なくとも一 部にTi.Cr. Au.Pt.Si等の材料からなる塩無5のパ ターンを形成する第5の工程(第1図(c))と、

〔作用〕

本発明の構成が従来の構成と異なる大きな点 は、バッファ膜を用いていないようにしたことで ある。本発明では、通常用いる恭敬の屈折率を増 加させる第1の金属イオンを拡散させて光導波路 を形成した後、その上部の電極が設置される部分 にさらに基板の屈折率を減少させる第2の金属イ オンを拡散させることによって電極下の屈折率を 下げ、光導波路中を伝説する光波のエネルギの蒜 板表面へのしみ出し量を減少させてTMモードの· は極による光吸収を防いでいる。さらに、本発明 では、電極材料である金属原子を熱アニールによ って基奴中に拡散させることによって、電極と結 晶界面にショットキーバリヤ等の障壁が生ずるの を防ぎ、それら随壁に低荷が蓄積されて生する動 作不安定性を除去している。このように本発明に よれば、バッファ膜を用いていないでかつ電極を アニールすることによって、従来のようなバッフ ァ膜に起因する不安定性や経時的な劣化を除くこ とができる。

この電極5を200~600℃で熱アニールする ことによってその電極原子の一部を 装板1の表面 に拡散させて電極金属拡散部分15を形成する第 6の工程(第1図(f))とを順次行なう。

このマグネシウムの拡散は、先ず光導波路2. 3を形成後、酸化マグネシウムをスパッタ等の方

.特開昭63-70827(4)

本実施例の方向性結合型光スイッチの基本的なスイッチ動作は、第3図の従来例と同様であり、入射光7は制御電極5への印加電圧の有無により出射光8又は9となる。但し、本実施例においては、バッファ膜6が設置されておらず、その代りに制御電極5の下の光導波路2.3の表面にはマ

グネシウムが拡立では、 のがある。と同様に、 との光が放出では、 のがある。と同様では、 のがある。と同様では、 のがある。と同様では、 のの光が放出している。 のの光が放出している。 のの光が放出している。 ののからによる。 ののからによる。 のののでは、 ののでは、 ののでで、 のので、 の

なお、本発明は本実施例に用いた甚坂材料、金 属イオンに限定されるものではなく、 基板材料と しては電気光学効果を有するいかなる結晶、 例え ばLiTaO , 結晶等を使用することができ、また、 第 1 の金属イオンとしては屈折率を増加させる効果 をもつイオン、 例えば銅やニオブ等を用いること ができる。 さらに、 制御電極材料としては Ti-Au、 Cr-Au 等の金属多層膜や半導体材料も用いること

ができる。

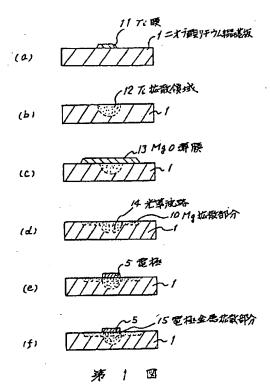
(発明の効果)

以上説明したように、本発明の光制御デバイスの製造方法では、バッファ膜を用いないので、従来の光制御デバイスに比べ安定な動作が得られるという特徴がある。

図面の簡単な説明

第1 図(a)~(f)は本発明による光制御デバイスの製造方法を工程順に示した断面図、第2 図(a)、(b)は本発明の製造方法を用いた光制御デバイスの一例の正面図および側面図、第3 図(a)、(b)は従来の光制御デバイスの一例の平面図および画面図である。

1 … ニオブ酸リチウム結晶基板、2.3、14 … 光源波路、5 … 制御電極、6 … バッファ膜、 7. … 入射光、8、9 … 出射光、10 … 第2の金 温イオン(Ng)の拡散部分、11 … Ti膜、12 … Ti 拡散領域、13 … NgO 薄膜、15 … 電極金異拡 散部分。 代理人 弁理士 内 原



.特開昭63-70827(4)

本実施例の方向性結合型光スイッチの基本的なスイッチ動作は、第3図の従来例と同様であり、 入別光7は制御電極5への印加電圧の有無により 出射光8又は9となる。但し、本実施例において は、バッファ限6が設置されておらず、その代り に制御電極5の下の光導波路2、3の表面にはマ なお、本発明は本実施例に用いた基板材料、金 風イオンに限定されるものではなく、基板材料としては電気光学効果を有するいかなる結晶、例えばLiTaOa結晶等を使用することができ、また、第 1の金属イオンとしては屈折率を増加させる効果 をもつイオン、例えば銅やニオブ等を用いること ができる。さらに、制御電極材料としてはTi-Au、 Cr-Au 等の金属多層膜や半導体材料も用いること

ができる。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明の光制御デバイスの製造方法では、バッファ膜を用いないので、従来の光制御デバイスに比べ安定な動作が得られる という特徴がある。

図面の簡単な説明

第1 図(a)~(f)は本発明による光制御デバイスの製造方法を工程順に示した断面図、第2 図(a)、(b)は本発明の製造方法を用いた光制御デバイスの一例の正面図および側面図、第3 図(a)、(b)は従来の光制御デバイスの一例の平面図および側面図である。

1 ··· ニオブ酸リチウム結晶基板、2、3、14 ··· 光源波路、5 ··· 制御電極、6 ··· パッファ膜、7 · ··· 入射光、8、9 ··· 出射光、10 ··· 第2の金 スイオン(Mg)の拡散部分、11 ··· Ti膜、12 ··· Ti 放領域、13 ··· Mg0 薄膜、15 ··· 電極金属拡散部分。 代理人 弁理士 内 原

